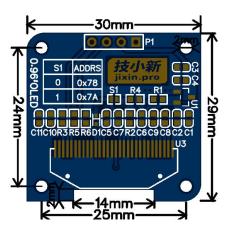
0.96'OLED (4Pin) 模块学习手册 (STM8S 版)

1、模块介绍

1.1 模块特点

0.96'OLED(4Pin)模块采用 SSD1306 为主芯片,像素为 128*64,通讯方式为 IIC,地址可选(默认地址 0x78),接口简单,模块带有稳压芯片,支持 3.3V~5V 电压供电,上电自动复位,自发光自由视角,功耗低。主要特点如下:

- 兼容 3.3V 或 5V 电源输入
- 兼容 3.3V 或 5V IO 口电平
- 通讯地址可选择(0x78/0x7a)



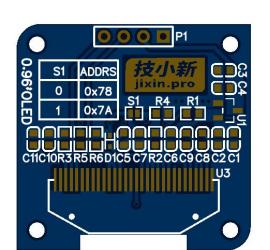
0.96'OLED(4Pin)模块

1.2 模块接口引脚

Symbol (符号)	Type (类型)	Description (描述)
GND	电源	接地引脚
VCC	电源	电源输入引脚
SCL	输入	时钟输入
SDA	输入/输出	数据输入/应答输出

1.3 模块丝印

模块上的每一个器件都有一个相对应的丝印在上面,可以通过 BOM 表中的器件编号在板子找到器件的位置。





模块正面丝印图

模块正面丝印图

在模块的正面丝印中,S1 是地址选择焊盘,作用是选择模块通讯地址(不焊为 0,焊上为 1,默认 S1 不焊,地址为 0x78),地址选择如下表:

S1	通讯地址		
0	0x78		
1	0x7a		

通讯地址选择表

2、模块用途

OLED,即有机发光二极管(Organic Light Emitting Diode)。 OLED 由于同时具备自发光,不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广、构造及制程较简单等特性,被认为是下一代的平面显示器新兴应用技术 。

0.96'OLED(4Pin)模块采用SSD1306为驱动芯片,并集成在OLED面板中,像素为128*64,通讯方式IIC,地址可选(默认地址0x78),支持软件模拟IIC通讯与硬件IIC通讯,上电自动复位,功耗低,自发光自由视角。模块带有稳压芯片,VCC输入范围3.3V~5V,与单片机通讯只需两个IO口。

2.1 小型智能设备显示屏

OLED 有低功耗、视角广、分辨率高与自发光的特点在显示器中有很大的优势,但目前由于技术与成本的原因,目前更多是应用在小型的智能设备中,如智能手环等。

2.2 人机交互界面

在调试设备或者测试数据时,有时候需要实时观察数据的变化,加入显示屏可以把观察设备的运行情况,数据变化等。在成本和难易程度上,OLED 显示屏是非常适合初学者去学习与应用的。



3.硬件设计

硬件设计主要介绍以 SSD1306 芯片为核心,设计出一个通讯方式可选(4-WireSPI/3-WireSPI/IIC)的 OLED 模块(也就是该模块)。这里用的是全智景一款 0.96 寸的 SSD1306,官方手册与技术手册可以在技新网的产品中心 https://www.jixin.pro/product/1046.html 下面的教程与资料中下载。特别说明一下,在实际中见到的 OLED 屏中已经把 SSD1306 内嵌到里面了,由于 SSD1306 芯片的驱动管脚有限,一般做成 0.96 寸 120*64 及以下的规格,如下图:

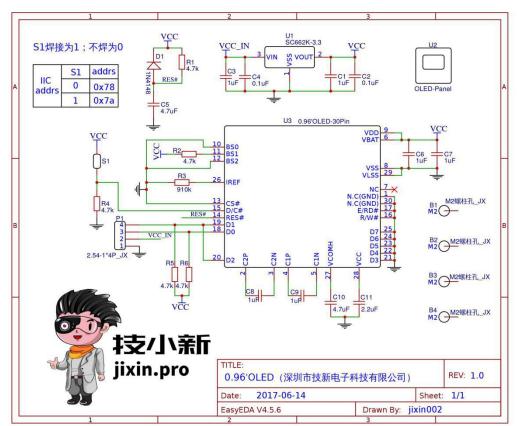


SSD1306 正面图



SSD1306 背面图

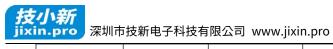
3.1 模块原理图



模块原理图

3.2SSD1306 引脚功能表

	65 脚切配型		-1.06					
引脚号码	符号	类型	功能					
电源相关引脚								
9	VDD	电源	逻辑电源					
			这是一个供电引脚,必须连接到外部电源。					
8	VSS	电源	逻辑地					
			这是一个地引脚,它作为逻辑电平的参考引脚,必					
			须链接到外部地。					
28	VCC	电源	OEL 板供电					
			它必须为芯片电源电压:	正极引	脚,在	使用整	流器时	
			要在该引脚与Vss之间接	入一个	·电容;	如果不	使用整	
			流器时必须接到外部电源	原。				
29	VLSS	电源	模拟地					
			这是一个模拟地引脚,它	它应该证	生接到外	朴部 V₅	S _o	
驱动器相关引	脚							
26	IREF	输入	亮度调节电流参考					
			这是 segment 参考电流引脚,该引脚与 V _{ss} 之间应					
			该接入一个电阻,设置电流在最大值 12.5uA					
27	VCOMH	输出	COM 信号输出高电平电压					
			这是一个 COM 信号输出高电平电压的输入引脚,在					
			这个引脚与 V _{ss} 之间应该介入一个电容					
DC/DC 转换相	关引脚							
6	VBAT	电源	DC/DC 转换电路电源					
			这是 DC/DC 转换器内部缓冲区的电源引脚,					
			使用时必须与外部电源	生接;っ	下使用明	寸接到	V_{DD}	
4/5	C1P/C1N	输入	反相电容器的正端					
2/3	C2P/C2N		反相电容器的负端					
			使用电荷泵电路时两端	需要接	一个电	容,在	不使用	
			时必须浮空					
通讯接口配置	相关引脚							
10	BS0	输入	通讯方式选择					
11	BS1		这些引脚由 MCU 接口选择输入,选择如下					
12	BS2			BS0	BS1	BS2		
			IIC	0	1	0		
			3-wire SPI	1	0	0]	
			4-wire SPI	0	0	0	1	
			8-bit 68xx Parallel	0	0	1	1	
			8-bit 80xx Parallel	0	1	1	1	
14	RES#	 输入	控制器与驱动器的电源	,		I.		
± 1	I ILOII	יעמד	コエットロロ フッピックロロトコ への小いろ	~ 144				



WK-1-1-1	T	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>
			此引脚是复位信号的输入,低电平的时候复位,在
			正常运行时应该将此引脚保持高电平
13	CS#	输入	片选
			此引脚是片选输入引脚,只有在此引脚被拉低是使
			能后才能与 MCU 进行通讯
15	D/C#	输入	数据/命令控制
			此引脚是数据/命令控制引脚。当此引脚被拉高时,
			D7~D0 的输入作为数据;当此引脚被拉低时,
			D7~D0 的输入将传送到命令寄存器。
			在串行接口模式下,此引脚被拉高时,SDIN 的输入
			作为数据;此引脚被拉低时SDIN的输入将传送到命
			令寄存器。
			在 IIC 模式,此引脚作为从机选择 SA0 位。
17	E/RD#	输入	读写使能/读
			此引脚由 MCU 输入。当作为 68xx 系列通讯接口
			时,此引脚作为使能信号,此引脚拉高和 CS#引脚
			拉低时读/写操作是可行的。
			当作为 80xx 系列通讯接口时,此引脚作为读信号引
			脚,当此引脚是拉低与 CS#引脚拉低时,读操作是
			可行的。
			在串行或 IIC 模式下,此引脚必须接 V _{ss。}
16	R/W#	输入	读写选择/写
			此引脚由 MCU 输入。当作为 68xx 系列通讯接口
			时,此引脚作为读/写选择,此引脚拉高为读模式,
			拉低为写模式。
			当选择为 80xx 通讯接口时,此引脚作为写信号引
			脚,当此引脚是拉低与 CS#引脚拉低时,读操作是
			可行的。
			在串行或 IIC 模式下,此引脚必须接 V _{ss。}
18~25	D0~D7	输入/输出	主机数据输入/输出总线
			这些引脚作为8位双向的数据总线连接到单片机的
			数据总线中。
			当选择为串行通讯方式时,D1 将作为串行数据输入
			SDIN,D0 将作为串行书中输入 SCLK。
			当选择为 IIC 模式时,D2 与 D1 将一起作为 SDA _{out}
			与 SDA _{in} 使用,D0 作为串行时钟输入 SCL
			没有使用的引脚除了在串行模式下的 D2,必须连接
			到 V _{ss}
保留			



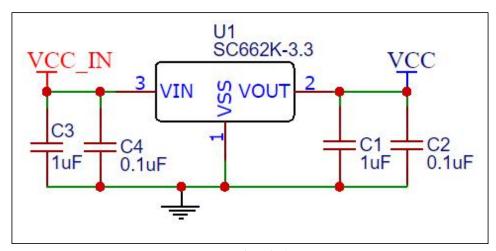
7	N.C.	悬空	保留引脚
			悬空
1,30	N.C.(GND)	悬空	保留引脚
			减少功能引脚的压降影响,作为防静电保护电路作
			用必须接到外部地

上引脚功能表是根据官方手册翻译过来的,详细内容可参考官方手册。0.96 寸的 SSD1306 的引脚引出有30 个,根据引脚的作用分为电源、驱动、DC/DC、通讯等,另外还有一些保留的引脚,电路设计根据引脚功能分为电源电路设计,通讯方式电路设计,通讯接口电路设计,复位电路设计和其他部分电路设计。

3.3 模块的电源电路设计

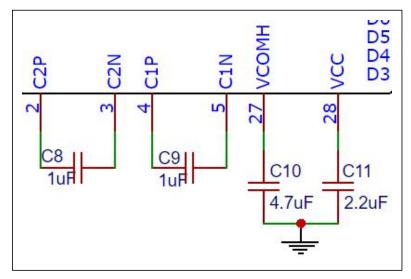
SSD1306 的电源有 V_{CC} :显示屏工作电压; V_{DD} :逻辑电路工作电压。 V_{CC} 的工作电压比较高,但是有两种供电方式:第一种是外部给 V_{CC} 供电,电压范围 $8.5V\sim9.5V$;第二种是使用 SSD1306 的内部 DC/DC 电路生成的电压对 V_{CC} 进行供电,供电范围 $7.0V\sim7.5V$ (可参考官方手册 2、3.2 部分内容)。一般的系统的工作电压是 3.3V 或 5V,所以电源电路设计采用 SSD1306 的内部 DC/DC 设计(可参考官方手册 1.62、部分内容),VCC 由内部的 DC/DC 电路供电,只需要给 V_{BAT} 与 V_{DD} 供电电压为 3.3V。

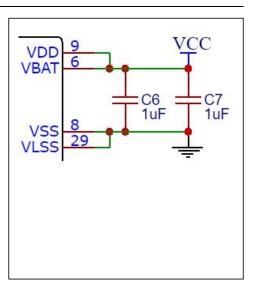
确定了供电的电压为 3.3V 后,为了兼容 5V 的系统电路设计一个 LDO 电路可以将 5V 稳压成 3.3V 给 SSD1306 供电,这样既能兼容 3.3V 输入也能兼容 5V 输入。



LDO 稳压电路

使用 SSD1306 内部 DC/DC 电路需要对其相关的引脚进行设计,如 VBAT 要接外部电源,C1P/C1N 与 C2P/C2N 要接一个电容等,还有其他电源相关引脚(参考引脚功能表与官方手册 1.62 内容)。

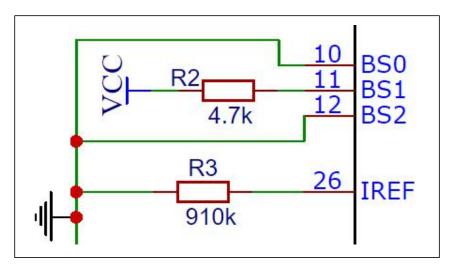




电源设计相关引脚电路

3.4 通讯方式选择电路设计

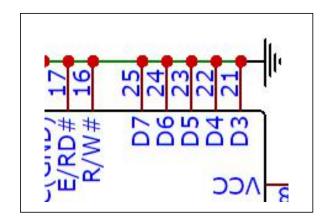
本次设计为 IIC 通讯方式,与通讯方式有关的引脚有 BS0、BS1 与 BS2 引脚。根据 SSD1306 的引脚功能表中通讯接口配置相关引脚内容,把 BS0 接地,BS1 上拉电阻,BS2 接地;这样 SSD1306 的通讯方式就被设置为 IIC。



IIC 通讯方式电路

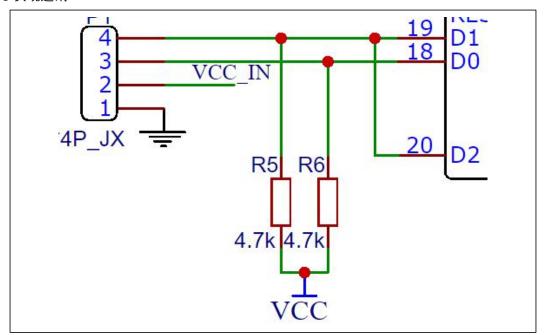
3.5 通讯接口电路设计

模块的通讯方式为串行通讯方式,需要用到的通讯相关的接口有 D0、D1、D2 和 D/C#,其他没有用到的数据接口引脚根据引脚功能表要求接地处理。



在 IIC 通讯接口中,D0 作为通讯的时钟输入信号(SCLK),D1 作为通讯的数据输入信号(SDIN),D2 作为应答信号输出必须与 D1 连接到一起,否则通讯过程中接收不到应答信号。

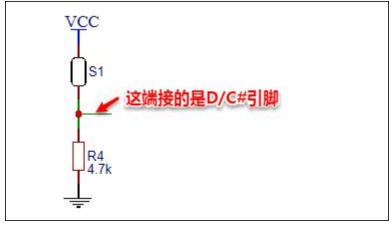
在设计中把 D0、D1 引脚引出作为与 MCU 的通讯接口。根据技术手册 8.1.5 中的 IIC 接口设计要求,把 D0 与 D1 分别接一个上拉电阻,D2 与 D1 短接。因此 IIC 通讯方式只需要 4 根线(VCC,GND,SCL,SDA)就可以与 MCU 实现通讯



通讯接口电路

D/C#引脚作为地址号的第0位(SA0),设计接一个下拉电阻与一个焊盘 S1(焊盘另一端接到 VCC),默认情况 D/C#脚是下拉(S1 不焊),为低电平,IIC 的通讯地址为 0x78。如果将 S1 焊上,D/C#引脚接 VCC,为高电平,IIC 通讯地址为 0x7a。

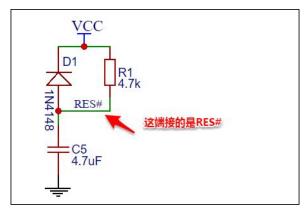




D/C#引脚设计电路

3.6 RES#复位电路设计

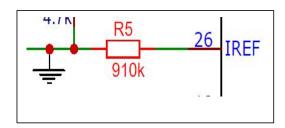
在技术手册 8.9.2 部分内容中介绍,使用内部 DC/DC 电路在上电后需要把 RES#引脚保持低电平至少 3us 时间才能使 SSD1306 复位。根据 RES#的复位特性,在模块中设计一个 RES#上电复位的电路。在电路中,模块上电时 VCC 会首先给电容 C5 充电,电阻 R1 会使通过电流减少,充电时间延长,实现了 RES#在上电保持至少 3us 的复位条件,D1 的作用是断电后把电容 C5 的电荷快速释放掉。

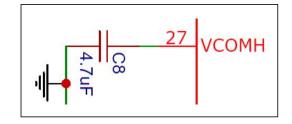


RES#复位电路

3.7 其他部分电路设计

在引脚功能表中有两个引脚 IREF 与 VCOMH,根据官方手册分别接一个 910K 电阻与 4.7uF 电容到 GND。 7 脚是悬空引脚,1 脚与 30 脚接地作为静电保护功能。





注:

电路设计参考官方推荐电路,器件选用也是根据官方推荐,如果想了解更多的电路设计方案可参考官方手册中的 3.3.5.2 内容。最后引出的接口中,丝印与 SSD1306 的对应关系为:VCC-->VCC_IN,GND-->GND,SCL-->D0,SDA-->D1(D2)。

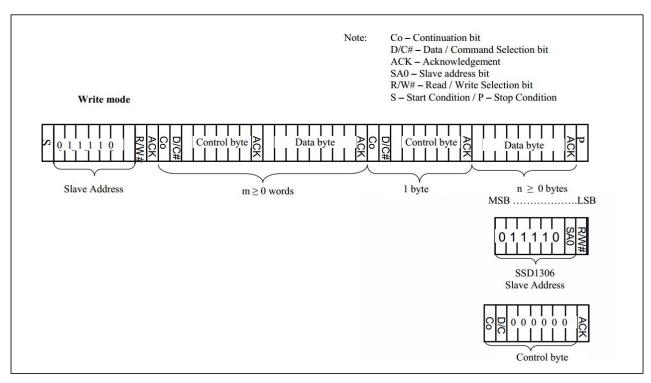


4、软件设计

模块的通讯为 IIC,这里讲解用软件模拟 IIC 通讯方式的实现。官方手册对软件部分介绍的比较少,这里主要参考技术手册的第 8 章的内容来讲解通讯协议。本次的软件设计是基于 STM8S105C6T6 最小系统板来实现模拟 SSD1306 的 IIC 协议,程序部分可以分为两部分来理解:通讯协议的实现与显示数据。了解通讯协议可以在各个平台的单片机进行程序移植,数据显示用的函数与命令都是可以直接拿来用的,不需要修改。下面会详细介绍。

4.1 模块的 IIC 协议

在串行协议(SPI/IIC)中,只能对 SSD1306 进行写入,不能读出(在用户手册的 8.1.3 中有介绍),SSD1306 的 IIC 通讯数据格式图如下:



IIC 通讯数据格式图

根据 SSD1306 的 IIC 的时序图,使用 IIC 协议对 SSD1306 写入数据的操作顺序如下(数据是高位先发 送):

- 1) 发送起始信号(S)。
- 2) 写从机地址与读写位,IIC 模式为只写,所以 RW# 位为 0,SDA 位默认为 0(0x78),当模块的 S1 焊盘短焊后 SDA 为 1(0x7a)。
- 3) 等待从机(这里的从机是指模块)应答。
- 4) 写入控制字节,Co 位为 0 发送数据的单位是一字节,D/C=1 时,下一个写入的字节为数据字节;D/C=0 时,写入的字节为命令字节(写入命令:0x00,写入数据:0x40)。
- 5) 等待从机应答。
- 6) 写入一字节的数据/命令。
- 7) 等待从机应答。
- 8) 发送停止信号。

4.2 模块与 STM8S105C6T6 的硬件连接

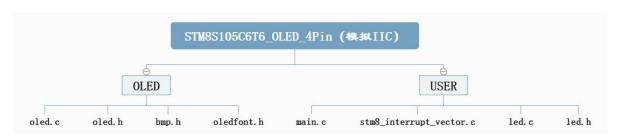
模块支持 3.3V~5V 的电压输入,技新的 STM8S105C6T6 最小系统板有 3.3V 与 5V 的供电模式,两者之间 是兼容的,可以直接 VCC 对 VCC(如果系统板采用 3.3V 供电 VCC 就是 3.3V),GND 对 GND 连接。IIC 通讯方式的引脚分接法:SCL 接 PB4,SDA 接 PB5。如下:

0.96'OLED(4Pin)模块	STM8S105C6T6		
GND	GND		
VCC	VCC (3V3/5V)		
SCL	PB4		
SDA	PB5		

模块与 STM8S105C6T6 接线对应表

4.3 模块在 STM8S105C6T6 上的应用

与本手册配套的例程是 STM8S105C6T6_OLED_4Pin(模拟 IIC),采用的是模拟 IIC 的方式与模块进行通讯(例程可在技新网的产品中心 https://www.jixin.pro/product/1046.html 下的教程与资料中下载)。工程文件的主要结构下:



STM8S105C6T6_OLED_4Pin(模拟 IIC)工程文件结构图

工程文件夹下包含两个子文件夹:OLED 文件夹;USER 文件夹。这里主要介绍 OLED 文件夹。OLED 文件夹下一共有 4 个文件,其中 oledfont.h 文件存放 ASCII 的数组与汉字取模的数组,bmp.h 文件存放的是图片取模的数组。oled.c 文件与 oled.h 文件内容包含了模块与单片机的接口定义与初始化、模拟 IIC 时序的实现、各种显示函数实现。协议采用 IO 口模拟的方式,要对用到的 IO 口进行相应的初始化后才能使用。IO 口的初始化用一个函数封装,初始化后对引脚的输出高低电平进行宏定义,这样使得代码更利于修改。STM8S105C6T6与模块的接口的 IO 口的输入输出宏定义在 oled.h 文件下,IO 口的初始化在 oled.c 文件下:

oled.h 文件下的接口宏定义

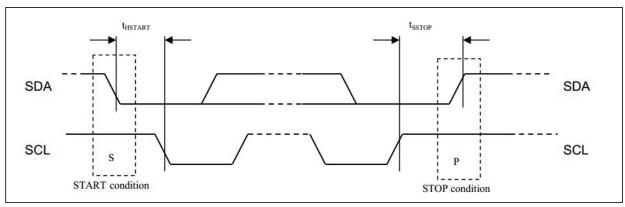


oeld.c 文件下的 IO 口初始化

对于同一款系列的单片机,比如 STM8S 系列,根据模块与单片机的硬件连接,只需要修改上述的 IO 口宏定义与 IO 口初始化部分的内容就可以直接使用本例程了,其他的都不需要修改。

4.4 通讯协议的实现

根据第二部分<mark>模块的 IIC 通讯协议</mark>来实现 OLED 模块通讯的模拟 IIC,代码都在 oled.c 文件中。首先是起始条件与停止条件:



起始条件与停止条件时序图

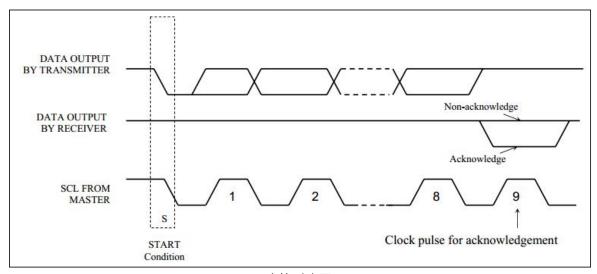
根据时序图写出起始条件与停止条件代码如下:

起始条件代码

停止条件代码



在每次 SSD1306 收到数据后都会将 SDA 信号线拉低,发送一个应答信号,单片机通过检测应答信号来确定 SSD1306 是否有接受到数据。应答的时序图如下:



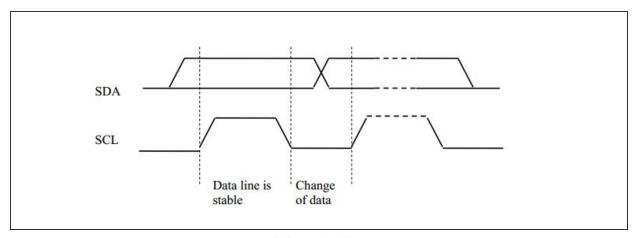
应答时序图

单片机检测应答信号的代码如下:

```
模拟IIC读取从机应答信号
tatic unsigned char IIC Wait Ack(void)
 unsigned char ack;
 OLED_SCLK_Clr(); //
delay(1); //延迟1us
                     //时钟线置低
 delay(1); //
 OLED_SDIN_Set();
                    //信号线置高
 delay(1);
 OLED_SCLK_Set(); //
delay(1); //延迟1us
                      //时钟线置高
  if(OLED_READ_SDIN())
     ack = IIC_NO_ACK;
     ack = IIC ACK;
 OLED_SCLK_Clr();//討執线置低delay(1); //延迟1us
  return ack; //返回读取到的应答信息
```

检测应答信号代

数据的发送是高位在前,也就是先发送字节的高位。数据的传输是由 SDA 信号线与 SCL 时钟线通过一定的规范进行传输,在 SCL 时钟线处于高电平期间 SDA 的电平必须保持稳定(不允许改变电平状态),在 SCL 时钟线处于低电平期间 SDA 的电平允许发生改变(可以改变电平状态),时序图如下图:



数据传输时序图

根据数据传输时序图与模块的 IIC 通讯协议,就可以使用 IO 口实现模拟 IIC 时序向 OLED 模块写入一字节(包括检测应答),代码如下图:

模拟 IIC 写一字节代码

根据通讯协议,在写入数据前要发送一个控制字节(Control byte)来通知模块接下来发送的一个字节是数据还是命令(如果接受到的是命令,SSD1306 就会把接收到的下一个字节当作命令转移到命令寄存器中;如果接受到的是数据,SSD1306 就会把接收到的下一个字节当作数据存放到图形显示数据 RAM 中)。0x00:接下来发送的是命令;0x40 接下来发送的是数据。根据第二部分的 IIC 协议内容步骤向 SSD1306 写入一字节数据或写入一字节数据/命令(1、发送起始条件-->2、写入模块地址-->3、等待应答-->4、写入控制字节-->5、等待应答-->6、发送数据/命令-->7、等待应答-->8、发送停止信号)的程序代码如下:



```
static void Write IIC Command(unsigned char IIC Command)
  OLED_IIC_Start();
  Write_IIC_Byte(0x78);//写入从机地址, SD0 = 0
Write_IIC_Byte(0x00);//写入命令
  Write IIC Byte(IIC Command);//数据
  OLED_IIC_Stop(); //发送停止信号
```

向 SSD1306 写一字节命

```
IIC Data: 数据
240
     static void Write_IIC_Data(unsigned char IIC_Data)
        OLED_IIC_Start();
Write_IIC_Byte(0x78);
       Write_IIC_Byte(0x40); //写入数据
       Write_IIC_Byte(IIC_Data);//数据
        OLED IIC Stop();
248
```

向 SSD1306 写一字节数据

为了使代码更加简洁的表现出来,用一个函数通过判断传入的参数来调用发送数据或命令函数,其代码如 下如所示:

```
void OLED_WR_Byte(unsigned char dat,unsigned char cmd)
    if(cmd)
      Write_IIC_Data(dat); //写入数据
      Write_IIC_Command(dat); //写入命令
```

向 SSD1306 写入数据/命令

在 oled.h 文件中,根据写入命令/数据函数定义了一个宏定义,当传入的参数 cmd = OLED CMD,则写 入的是命令;当传入的参数 cmd = OLED_DATA,则写入的是数据。



```
15

16  /*definition-----*/

17  #define OLED_CMD 0 //写命令

18  #define OLED_DATA 1 //写数据

19
```

数据/命令的宏定义

使用串行通讯协议(IIC 通讯协议)时,只能对模块进行写入。在 oled.c 文件中还有一个重要的函数就是 void OLED_Init(void),OLED 初始化函数,虽然这个函数看起来比较长,配置了很多东西,但其实在官方手册中的 4.2.2 中已经给出了,可以直接使用。

```
void OLED_Init(void)
         OLED GPIO Init(); //GPIO口初始化
         delay ms(200); //延迟,由于单片机上电初始化比OLED快,所以必须加上延迟,等待OLED上复位完成
         OLED WR Byte(0xAE,OLED CMD);
         OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);
                                       //设置低列地址
         OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);
         OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);
         OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD);
                                       // 对比度设置,可设置亮度
         OLED_WR_Byte(0xFF,OLED_CMD);
                                       //设置段(SEG)的起始映射地址; column的127地址是SEGO的地址
//正常显示; 0xa7逆显示
         OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);
         OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);
         OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);
                                       //设置驱动路数 (16~64)
         OLED_WR_Byte(0x3F,OLED_CMD);
504
         OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);
                                       //设置显示偏移
//无偏移
         OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);
         OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);
         OLED_WR_Byte(0xD5,OLED_CMD);
         OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);
         OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);
                                       //设置 Pre-Charge Period
         OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);
                                       //使用官方推荐值
                                       //设置 com pin configuartion
//使用默认值
         OLED WR Byte(0xDA,OLED CMD);
         OLED WR Byte(0x12,OLED CMD);
                                       //设置 Vcomh,可调节亮度(默认)
         OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);
         OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);
                                       ////使用官方推荐值
                                       //设置OLED电荷泵
         OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);
         OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);
         OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);
         OLED_Clear();
         OLED_Set_Pos(0,0);
                             //设置数据写入的起始行、列
```

OLED 初始化函数

4.5SSD1306 功能函数的应用

SSD1306 初始化后就可以对SSD1306 写入数据进行显示了,在这之前要介绍一下SSD1306 的寻址方式,也就是 SSD1306 是怎么把数据显示到屏上。SSD1306 有 3 中寻址模式:页寻址模式、水平寻址模式、垂直寻址模式。模块所使用的屏大小为 128*64 个像素点,X 轴方向为 128,Y 轴方向为 64,也就是有 64 行 128 列。SSD1306 把屏的 Y 轴的 64 个点分为 8PAGE 和 128 列,每 PAGE 大小为 8 也就是一个字节的数据大小,数据写入就是以字节的方式写入。SSD1306 初始化时设为页寻址模式,页寻址方式下的寻址指针移动如下图(详细参考技术手册 10.1.3):

	COL0	COL 1		COL 126	COL 127
PAGE0					→
PAGE1					→
:		:	:	1:	:
PAGE6	•				—
PAGE7					—

SSD136 页寻址模式下的寻址指针移动图

寻址方式决定了写入数据的方式。如在屏中显示一个汉字,汉字一般大小为 16*16,占 2PAGE 和 16COL,用上图的寻址方式写入会从第一页(PAGE)的第一列(COL)开始填充数据,当第一页的所有列全填充完后需要手动把寻址指针指向第二页继续把第二页的列填充完成(字模取模方式就是根据寻址方式决定的)。

SSD1306 的显示函数都是根据页寻址模式写的,结合 oledfont.h 文件中的字库(ASCII 码与中文)与bmp.h 文件中的图片字库使用(字库的取模后面会介绍)。功能函数的实现在 oled.c 文件中,oled.h 文件中有声明,外部可以调用 oled.h 文件里声明的函数。

oled.h 文件中的函数声明

最后在主函数中调用函数把 oledfont.h 中的字库数据或 bmp.h 中的图片字库数据显示到 OLED 屏中,在调用函数显示之前要对 SSD1306 进行初始化与清屏操作。操作流程如下:



第 17 页 共 23 页



例程主函数如下:

主函数图

把模块与 STM8S105C6T6 的引脚连接好后,将程序下载进去就可以看到效果:



效果图

4.6 注意事项

对 SSD1306 写入的数据是存放在 SSD1306 的 GDDRAM 中,掉电不会保存。对 SSD1306 写入的命令配置参数,下次上电会保留上次的配置。STM8S105C6T6 的例程采用的 IDE 是 STVD+SDVP,寄存器开发。SSD1306 还有许多的功能命令,在技术手册的第 9 章与第 10 章有详细的介绍。

如果要改变通讯地址,先把模块上的 S1 焊盘短焊,然后把程序的 oled.c 文件中的 Write_IIC_Command 与 Write_IIC_Data 函数中的 0x78 改为 0x7a。

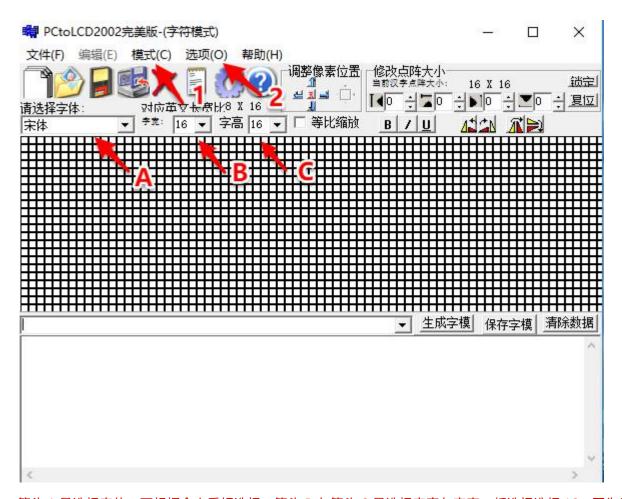


5、取模软件的用法

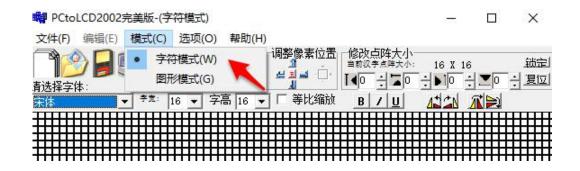
ASCII、汉字、图片的字模都是使用 PCtoLCD2002 字模软件生成的,软件可在技新网的产品中心 https://www.jixin.pro/product/1046.html 下的教程与资料中下载。ASCII 的字模已经取好在 oledfont.h 文件中,可以直接使用(函数默认使用的是 8*16 大小)。如果用户想显示汉字与图片,那么就需要自己通过取模软件取模出来。该取模软件可以取 bmp 格式的图片与汉字的字模。取出的字模分别按照 oledfont.h 文件中的汉字格式与 bmp.h 文件的图片格式存放到其中。这里的取模模式都是根据 SSD1306 的寻址方式决定的。

5.1 汉字的取模方法

打开 PCtoLCD2002.exe 软件



箭头 A 是选择字体,可根据个人爱好选择。箭头 B 与箭头 C 是选择字宽与字高,都选择选择 16,因为显示汉字的函数就是按照这个大小编写的。点击箭头 1 指向的模式选项,选择字符模式

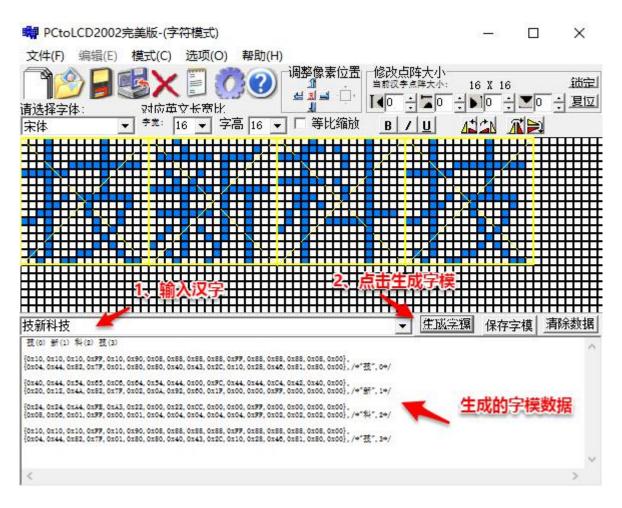




点击箭头 2 的选项,会弹出一个字模选项,把字模选项的参数配置为下图格式,然后点击确定按钮



最后输入汉字,点击生成字模,下方就会生成字模数据



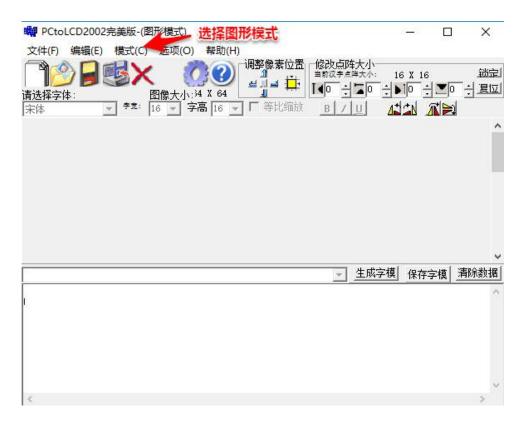
复制生成的字模,存放到 oledfont.h 文件的 const unsigned char Hzk[][16]数组下



汉字字模

5.2 图片的取模方法

打开 PCtoLCD2002.exe 软件,在模式选项中选择图形模式



点击选项(O),把字模选项的参数配置为下图格式,然后点击确定按钮

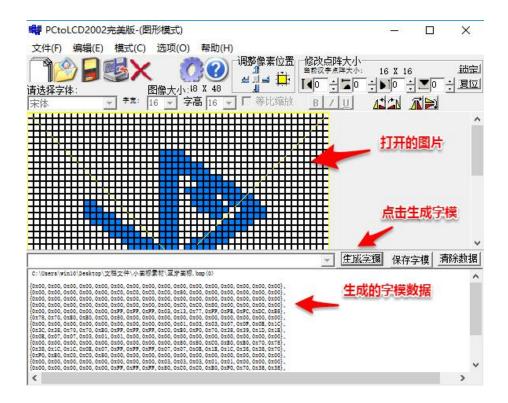




点击文件(F)-->打开(O),打开 bmp 格式的图片,图片大小不要超过屏的大小 128*64,图片的颜色尽量为 黑白或两种色差明显的颜色,方便软件识别



打开图片后点击生成字模按钮,下方就会生成图片字模的数据





如果用户想自己绘制图片,点击文件(F)-->新建(N)-->输入图片尺寸(不要超过 128*64) -->确定



点击确定之后,在生成的区域中通过鼠标右键在上面画点,按住左键并拖动可以连续画点,点鼠标右键可以取消画的点,按住鼠标右键并拖动可以连续取消。画完后点击生成字模,在下方就可以生成相应的字模数据

